光谱(IR、Raman、UV)

- •振动模式、散射模式-弹性与非弹性,拉曼散射
- •活性-红外、拉曼——产生条件——与分子不同类型的变化相关
- 红外光谱的基本原理、分析参数、影响因素(位置、强度、峰型数目等)、主要用途(定性/定量分析(半定量),分子结构推定的主要方法)、样品要求与制样方法、结果表示(图谱)
- 拉曼光谱与紫外吸收的基本原理、结果表示方式(了解)
- •红移与蓝移,红外-紫外的主要波段

EM (TEM, SEM, EPMA)

- 电子与物质的相互作用及产生信号的主要用途
- 主要方法(TEM、SEM、EPMA)及其原理、工作模式、物理信号、图像衬度、应用-(放大观察形貌+成分分析,晶格或对称分析-电子衍射)等
- 样品类型或制样要求及过程
- 电子探针的分析方法,与EDS、XRF的对比

X射线(XRD、XRF、XPS)

- 1、X射线及其产生的原理、X射线管的基本结构
- 2、X射线谱的基本类型及其特点
- 3、X射线与物质的相互作用(物理效应、物理信号)
- 4、X射线衍射的几何条件(三个方程,布拉格方程或定律及应用)
- 5、X射线衍射分析的实验方法(4种)
- 6、X射线衍射物相分析的基本原理、注意事项。
- 7、说明X射线衍射仪法定性分析物相组成的基本过程、索引方式。
- 8、X射线衍射结果表示,由图谱得到的信息或XRD的主要应用
- 9、X射线荧光光谱分析的基本原理、实验方法或类型(EDS/WDS)及主要用途。

NMR

- 1、核磁共振的类型(测试对象);
- 2、产生核磁共振的条件;
- 3、化学位移(概念、产生原因、影响因素及度量使用的标准物质)
- 4、自旋偶合与自旋裂分,偶合常数
- 5、核磁共振谱图分析基本过程-常分析哪些项目(参数)或提供的主要信息
- 6、弛豫过程及类型(自旋-晶格弛豫、自旋-自旋弛豫)

热分析

- 热分析的原理(物理性质-温度)、类型、实验设备(程序控制-气氛 控制-物性测量-显示记录)
- DTA、TG—原理、用途、曲线解释:基线偏移及影响因素、解决方法
- · DSC—原理、曲线解释、影响因素、主要用途
- 热膨胀和热机械分析
- 功率补偿型和热流型、静态与动态热机械分析
- 不同热分析之间的对比, 热分析曲线的坐标代表的含义

MS

- 1、质谱分析及类型
- 2、主要的离子源
- 3、质谱图中主要的离子类型及识别原则
- 4、主要的质量分析器
- 5、质谱-色谱联用

关于考试

• 题型

- 单选题(40题,每题1分,40*1=40分,从4个选项中选择1个正确答案)
- 多选题(10题,每题2分,10*2=20分,从5个选项中选择2个或2个以上的正确答案)
- 是非(对错)判断(10题,每题1分,10*1=10分,填写"对"或者"错")
- 综合分析题(四选三 每题10分, 3*10= 30分, 客观题, 作答后上传)
- 通用: 研究方法的名称及英文缩写、图谱的坐标表示
- 平台线上考试时间: 7月2日上午10:20-11:50
- 总成绩 = 平时成绩40% + 考试成绩60%